

Day1	8月1日(星期二)		
14:00 15:30	與會人員報到、註冊、分配房間 [Lobby 大廳服務中心]		
15:30 17:30	TSRI Special Session / TSRI 成果發表會 [6F 樂廳+御廳+茗廳]	TSRI 成果展示 [6F 走廊]	Demo Session (1) 教育部 111 年度晶片前瞻技術模組 教材發展計畫及無人載具 人才培育計畫 成果發表會暨期末審查 [7F 論語+大學]
17:30 19:00	Reception Dinner [8F 義大國際宴會廳]		
19:00 20:00	TSRI Short Course [6F 御廳+茗廳]	Tutorial (1) Introduction to In- and Near-Memory Computing 主講人：劉宗德 / 臺灣大學電機系教授 主持人：鄭維凱 / 中原大學資工系教授 [6F 樂廳]	Side meeting (1) 國科會微電子學門 成果發表會&演講 [演講 6F 義大演講廳] [海報 7F 大學+論語+孟子]
20:00 21:00		Tutorial (2) Designing the Industry Leading Perf-per-watt Recommendation Inference ASIC 主講人：郭皇志 / 創鑫智慧主任工程師 主持人：鄭維凱 / 中原大學資工系教授 [6F 樂廳]	

Day 2		8月2日(星期三)									
09:00 09:30	開幕&頒獎典禮 [6F 義大演講廳]										
09:30 10:30	Keynote Speech (1) 從 Yolov4 到 Yolov7 的發展過程 主講人：廖弘源／中央研究院資訊科學研究所 特聘研究員兼所長 主持人：黃英哲／國立中山大學資訊工程學系教授 [6F 義大演講廳]										
10:30 11:00	Coffee break & Exhibition [7F 交誼廳]										
11:00 12:00	Keynote Speech (2) From Atoms to Systems, EDA AI/ML Innovation in the SysMoore Era 主講人：李明哲／台灣新思科技董事長暨總經理、新思科技全球銷售副總裁 主持人：王廷基／國立清華大學資訊工程學系教授 [6F 義大演講廳]										
12:00 13:30	午餐 [2F 皇家宴會廳]			12:10~12:35 公司介紹暨徵才說明會 (1) 南亞科技 主持人：王維倫 / 正修科技大學資訊工程學系教授 [2F 皇家宴會廳]					Side Meeting (2) TICD 會員大會 [1F 皇家花園廣場]		
13:30 15:00	Oral S01 [6F 樂廳]	Oral S02 [6F 御廳]	Oral S03 [6F 茗廳]	Oral S04 [7F 大學 論語]	Oral S05 [7F 孟子]	Poster (PA) [6F 走廊]	Side Meeting (3) 14:00~17:00 智慧晶片系統與應用人才培育計畫	Side Meeting (4) 15:00~16:30 TIARA 青研論壇 「AI 與未來」	Side Meeting (5) 13:30~16:30 IEEE Taipei Session 理監事會議	Demo Session (2) 14:00~17:00 智慧晶片系統 應用創新專題 實作競賽獲獎 作品展	
15:00 15:30	Coffee break & Exhibition [7F 交誼廳]										
15:30 17:00	Oral S6 [6F 樂廳]	Oral S7 [6F 御廳]	Oral S8 [6F 茗廳]	Oral S9 [7F 大學 論語]	Oral S10 [7F 孟子]	Poster (PD) [6F 走廊]	辦公室跨聯盟整合會議 [3F 百合+ 玫瑰]	[3F 牡丹+茉莉廳]	[6F 貴賓宴會廳]	[3F 蘭廳]	
17:30 19:30	晚宴 [2F 皇家宴會廳+3F 宴會廳]										
19:30 21:30	Graduate Student Forum 台灣新思科技/教育部智慧晶片系統與應用人才培育計畫 [6F 御廳]			20:00-20:30 公司介紹暨徵才說明會(2) 工業技術研究院 主持人：薛木添／國立中央大學電機工程學系教授 [6F 樂廳]			Side Meeting (6) IEEE SSCS/CASS 會員大會 [7F 大學論語]		Side Meeting (7) IEEE CEDA/ACM SIGDA 會員大會 [7F 孟子]		

Day 3		8月3日(星期四)				
09:00 10:00	Keynote Speech (3) AI 晶片的技術發展與應用趨勢 主講人：張世杰／工業技術研究院電子與光電系統研究所所長 主持人：鄭桂忠／國立清華大學電機工程學系教授 [6F 義大演講廳]					
10:00 10:20	Coffee break & Exhibition [7F 交誼廳]					
10:20 11:20	Keynote Speech (4) Advanced Packaging Design for Heterogeneous Integration 主講人：洪志斌／日月光集團研發中心副總 主持人：張耀文／國立臺灣大學電機工程學系教授 [6F 義大演講廳]					
11:30 12:30	Oral S11 [6F 樂廳]	Oral S12 [6F 御廳]	Oral S13 [6F 茗廳]	Oral S14 [7F 大學論語]	Oral S15 [7F 孟子]	Poster (PE) [6F 走廊]
12:30 13:30	午餐 [2F 皇家宴會廳]	12:40-13:20 Luncheon Talk IC 設計在台積 主講人：鄭宏正／台積電記憶體設計專案資深經理 主持人：黃世旭／中原大學電子工程學系教授 [2F 皇家宴會廳]				TPC Review Meeting 最佳論文獎審查 [6F 貴賓宴會廳]
14:00 18:00	分組討論					
20:00 22:00	Side Meeting (8) 檢討會議 [6F 樂廳]					

Day 4		8月4日(星期五)				
09:00 10:00	Keynote Speech (5) 環境永續與未來產業 主講人：吳誠文／南台科技大學校長 主持人：謝明得／國立成功大學電機工程學系教授 [6F 義大演講廳]					
10:00 10:30	Coffee break & Exhibition [7F 交誼廳]					
10:30 11:30	Oral S16 [6F 樂廳]	Oral S17 [6F 御廳]	Oral S18 [6F 茗廳]	Oral S19 [7F 大學論語]	Oral S20 [7F 孟子]	Poster (PA/PD2) [6F 走廊]
11:30 12:00	最佳學生論文獎/全勤獎/逛展加碼抽大獎 頒獎暨閉幕典禮 [6F 義大演講廳]					
12:00 12:30	午餐(餐盒) 請至 Lobby 大廳服務中心領取					
12:30	賦 歸					